## (12)公開特許公報(A)

(19) 日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号 特開2007-103762 (P2007-103762A)

(43) 公開日 平成19年4月19日 (2007.4.19)

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード (参考)
HO1L	51/50	(2006.01)	HO5B	33/14	А	3K007
			HO5B	33/22	В	
			HO5B	33/22	D	

審査請求 未請求 請求項の数 13 OL (全 19 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2005-293346 (P2005-293346) 平成17年10月6日 (2005.10.6)	(71) 出願人	502356528 株式会社 日立ディスプレイズ 千葉県茂原市早野3300番地	
		(74)代理人	110000350	
			ポレール特許業務法人	
		(72)発明者	松本 優子	
			千葉県茂原市早野3300番地	株式会社
			日立ディスプレイズ内	
		(72)発明者	西澤 昌紘	
			千葉県茂原市早野3300番地	株式会社
			日立ディスプレイズ内	
		(72)発明者	松清 秀次	
			千葉県茂原市早野3300番地	株式会社
			日立ディスプレイズ内	
			最終了	頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機E L表示装置

(57)【要約】

【課題】電流効率の向上、駆動電圧の低下を実現し、有機 EL表示装置の寿命を延ばす。

【解決手段】ホール注入層、ホール輸送層、発光層、電 子輸送層の層間のいづれか1層、2層、または全層に隣 接層の混合層を配置し、この混合層のホール注入層側の 材料の混合比を所定範囲(混合層は、HOMO-LUMOのエネ ルギーギャップが小さい方の層を構成する物質の混合比 を3%にした場合におけるHOMO-LUMOのエネルギーギャ ップの変化率を100%とした時に、5~10%の値に 相当する変化率を示す混合比)にしたものとする。 【選択図】図1(a)



60

HTM/(HIM+HTM)混合比(%)

80

100

0

20



【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも3層以上の有機物層を陽極と陰極の間に備え、

該複数の有機物層は、直接接する隣りの2つの有機物層を構成する有機材料が混合されている混合層を有し、

前記混合層の膜厚 t が 0.5 n m t 2 n m の関係を満たすことを特徴とする有機 E L 表示装置。

【請求項2】

有機物層を陽極と陰極の間に備え、

該有機物層は、

10

ホール注入層と、該ホール注入層に接する混合層と、該混合層に接するホール輸送層とを備えるか、

ホール輸送層と、該ホール輸送層に接する混合層と、該混合層に接する発光層とを備え るか、

発光層と、該発光層に接する混合層と、該混合層に接する電子輸送層とを備え、

前記混合層は、接する2つの層の有機材料の混合物によって構成されていることを特徴 とする有機EL表示装置。

【請求項3】

請求項2において、

前記混合層は、HOMO-LUMOのエネルギーギャップが小さい方の層を構成する物質の混合 20 比を3%にした場合におけるHOMO-LUMOのエネルギーギャップの変化率を100%とした 時に、5~10%の値に相当する変化率を示す混合比を備えることを特徴とする有機EL 表示装置。

【請求項4】

請求項2又は3において、

前記混合層の膜厚は、隣接する有機物層の該混合層に接する面における凹凸の最大値R maxの1.5倍以上の厚みがあることを特徴とする有機EL表示装置。

【請求項5】

請求項4において、

前 記 混 合 層 は 、 ホ ー ル 注 入 層 と ホ ー ル 輸 送 層 に 接 し 、 前 記 混 合 層 に お け る ホ ー ル 輸 送 層 を 構 成 す る 有 機 材 料 の 該 混 合 層 を 構 成 す る 有 機 物 に 対 30

前記混合層におけるホール輸送層を構成する有機材料の該混合層を構成する有機物に対する混合比Mは、20% M 40%の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置

【請求項6】

請求項4または5において、

前記混合層の膜厚tが0.5 nm t 3 nmであることを特徴とする有機 E L 表示装置。

【請求項7】

請求項6において、

前記混合層の膜厚は、ホール注入層とホール輸送層の該混合層に接する面における凹凸 40 の最大値 R m a x の 1 . 5 倍以上であることを特徴とする有機 E L 表示装置。

【請求項8】

請求項2において、

前記混合層は、ホール輸送層と発光層に接し、

前記混合層における発光ホスト材料の該混合層における混合比Mは、10% M 30%の関係を満たし、

前記混合層の膜厚が2nm以下であることを特徴とする有機EL表示装置。

【請求項9】

請求項8において、

前記混合層の膜厚は、ホール輸送層と発光層の該混合層に接する面における凹凸の最大 50

【請求項10】 請求項2において、 前記混合層は、発光層と電子輸送層に接し、 前記混合層における電子輸送材料の該混合層における混合比Mは、12% M 3 6 % の関係を満たし、 前記混合層の膜厚が3nm以下であることを特徴とする有機EL表示装置。 【請求項11】 請求項10において、 前記混合層の膜厚は、発光層と電子輸送層の該混合層に接する面における凹凸の最大値 10 R m a x の 1 . 5 倍以上であることを特徴とする有機 E L 表示装置。 【請求項12】 複数 積 層 さ れ た 有 機 物 層 と 、 該 有 機 物 層 を 挟 み 込 む ア ノ ー ド 電 極 及 び カ ソ ー ド 電 極 を 備 え、 前記有機物層の内層に、下地層の表面の凹凸の最大値Rmaxの1.5倍以上の厚みを 備えた有機層が含まれていることを特徴とする有機EL表示装置。 【請求項13】 請求項12において、 該有機物層の内層に、隣接する層の混合層を備えていることを特徴とする有機EL表示 装置。 20 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 [0001]本発明は、有機EL表示装置に関し、特に有機EL表示装置の発光効率を向上する技術に関 するものです。 【背景技術】 [0002]特許文献1には、従来の隣接する2つの有機物層の間では、その界面におけるポテンシ ャル障壁の変化が大きかったために、正孔や電子の注入効率が悪かったという問題に対し て、それら2つの有機物層の代わりにそれらの層の材料で構成された1つの混合層を設け 30 、その混合比を厚さ方向で徐々に変化させるという解決手段が記載されています。また、 その混合比の変化のさせ方としては、線形又は曲線状に混合比を変化させた傾斜混合の層 を設けるか、階段状に混合比を変化させた層を設けることが記載されています。また、混 合層として、1:1の混合層を用いることも示されています。さらに、その混合層の厚み としては、100nmと200nmの2通り記載されています。 [0003]特許文献2には、電子輸送材料層と正孔輸送材料層との間に、電子輸送材料と正孔輸送 材料との混合層を設けることが記載され、具体的な混合層の例としては、次の表1に記載 された混合範囲にすることが好ましいと記載されています。 [0004]40 表1:特許文献2に記載された混合層の混合比 ドーピング材料 正孔輸送材料 電子輸送材料 約5~約95 約95~約5 約0.01~約25 約30~約70 約70~約30 約0.05~約10

(3)

値 R m a x の 1 . 5 倍以上であることを特徴とする有機 E L 表示装置。

また、混合層の膜厚は1 n m ~ 1 0 0 0 n m、好ましくは10nm~200nm、さらに好ましく は、20~100nmにすることが記載されています。 【 0 0 0 5 】 【 特許文献 1 】特問2002\_224680号公報

約0.1~約2

約60~約40

【 特 許 文 献 1 】 特 開 2002 - 324680号 公 報

約40~約60

【特許文献2】特開2004-241188号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

上記2つの従来技術は、2つの有機物層を個々に存在させた状態を保持するのではなく 、それらの2つの層の材料の混合層を用いて単層化するものです。このような単層膜は、 別個に成膜した場合に比べて機能が低いという問題があります。そのため、同じレベルま で機能を確保しようとして膜厚を厚くすることになりますが、膜厚を厚くすると今度は電 流効率が下がり、発光開始電圧が上がってしまうことになります。特に、特許文献2のよ うに、発光層を混合層にすると、再結合領域が広がり、発光に寄与できるドーパント近辺 での再結合の割合が小さくなり、発光効率が低下します。

【 0 0 0 7 】

また、特許文献1の傾斜混合の混合層は、薄く成膜すると基板毎の再現性や基板面内の 均一性が悪く、品質バラツキが発生しやすくなるという問題があります。従って、再現性 や均一性を高めるためには、膜厚を大きくせざるをえません。また、同特許文献1の階段 状に混合膜を成膜する場合にも、1回当たりに成膜できる膜厚を薄くするのには限界があ るため、膜厚が厚くなるという問題や、原料の供給量を変化させるために成膜条件を変更 させるためにタクトタイムが長くなる等の生産性上の問題も生じます。

【 0 0 0 8 】

本発明は、かかる問題を解消し、発光効率を向上させた有機EL表示装置を提供するこ 20 とを目的としています。

【課題を解決するための手段】

[0009]

本願は、上記目的を達成する発明を複数含むものですが、代表的なものを挙げると次の 通りです。

(1)少なくとも3層以上の有機物層を陽極と陰極の間に備え、該複数の有機物層は、直接接する隣りの2つの有機物層を構成する有機材料が混合されている混合層を有し、前記 混合層の膜厚tが0.5 nm t 2 nmの関係を満たすことを特徴とする有機 EL表示 装置。

(2)有機物層を陽極と陰極の間に備え、該有機物層は、ホール注入層と、該ホール注入
30
層に接する混合層と、該混合層に接するホール輸送層とを備えるか、ホール輸送層と、該ホール注入
ホール輸送層に接する混合層と、該混合層に接する発光層とを備えるか、発光層と、該発光層に接する混合層と、該混合層に接する電子輸送層とを備え、前記混合層は、接する2
つの層の有機材料の混合物によって構成されていることを特徴とする有機EL表示装置。
(3)有機層が積層された有機物層と、該有機物層を挟み込むアノード電極及びカソード
電極を備え、前記有機物層を構成する層に、自身の表面の凹凸の最大値Rmaxの1.5
倍以上の厚みを備えた有機層が含まれていることを特徴とする有機EL表示装置。
【発明の効果】

本 発 明 に よ れ ば 、 有 機 E L 表 示 装 置 の 発 光 効 率 を 向 上 し 、 長 寿 命 化 を 図 る こ と が で き ま 40 す 。

【発明を実施するための最良の形態】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 

本発明は、上記特許文献1や特許文献2に記載されているように、ホール注入層、ホール 輸送層、発光層、電子輸送層といった有機物の機能層のうち、隣接する機能層の材料を混 合して2つの機能層を1つの層に纏め、その層内でHOMO(Highest Occupied Molecular Orb ital最高被占分子軌道)-LUMO(Lowest Unoccupied Molecular Orbital最低空分子軌道) のエネルギーギャップを小さくさせようとするものではなく、機能層とは別個にHOMO-LUM 0のエネルギーギャップを緩和する混合層をその間に設け、電流効率を向上させようとす るものです。

50

【0012】

本発明者らは、HOMO-LUMOのエネルギーギャップが最も小さくなる混合比、つまり電流 効率が高い混合比を実験的に調べているなかで、電流効率が最も高い混合比と、HOMO-LUM 0のエネルギーギャップのグラフの変曲点(本明細書中では、HOMO-LUMOのエネルギーギャ ップの混合比に対する傾きの変化率が最大になる点、つまり、HOMO-LUMOのエネルギーギ ャップを縦軸にし、混合比を横軸にしてグラフを作成した場合に、グラフの傾きが大きく 変化する混合比の値のことを「変曲点」と称することにする。)の混合比とが概ね一致す ることを発見しました。

[0013]

さらに、本発明者らは、EL素子を構成する有機物層の膜厚が厚いと電流効率が低下する 10 知見を得ており、電流効率を向上させるためには、隣接する層の機能によって好ましい混 合比と膜厚が存在するはずであると推定し、混合する材料を変え、複数の膜厚と混合比の データを取ることにしました。

【0014】

具体的には、まず、基板に、ホール注入材料(HIM)とホール輸送材料(HTM)の混合比HTM/ (HIM + HTM)及び膜厚を変えた薄膜を作成し、薄膜の吸収スペクトルの吸収端波長を求め ました。又、ホール注入材料(HIM)とホール輸送材料(HTM)の混合比HTM/(HIM + HTM) を変えて、溶媒中に均一に溶解させ、その溶液の吸収スペクトルの吸収端波長を求めまし た。吸収スペクトルの吸収端波長 (cm)とHOMO-LUMOのエネルギーギャップ E(e V)との間には、 E(eV)=1.24×10<sup>-4</sup> / という相関関係がありますので、その 相関関係と実験で求めた吸収スペクトルの吸収端波長とから、HOMO-LUMOのエネルギーギ ャップと混合比HTM/(HIM + HTM)の関係を求めました。その関係を示したグラフが図1(a)です。

[0015]

この図1(a)が示すとおり、薄膜の膜厚1~5nmの範囲で曲線がほぼ重なるので、HOMO -LUMOのエネルギーギャップと膜厚の間にはあまり関係がありませんが、混合比HTM/(HIM + HTM)においては、B点(30%)を境にHOMO-LUMOのエネルギーギャップの変化が鈍化 していることがわかります。つまり、B点が前述した「変曲点」となっています。 【0016】

次に、図1(a)の変曲点B点とその前後のA点(20%)、C点(40%)を含む複数の混合比H 30 TM/(HIM + HTM)の薄膜をそれぞれ、電極、ホール注入層、ホール輸送層、発光層、電子輸 送層、電極の積層構造を備えたEL素子のホール注入層とホール輸送層の間に形成すること で、複数種類のEL素子を試作し、該EL素子の500cd/m<sup>2</sup>の明るさにおける電流効率と発光開 始電圧を各EL素子毎に測定しました。測定結果として、図1(b)に該EL素子の各混合比HT M/(HIM + HTM)と500cd/m<sup>2</sup>の明るさにおける電流効率との関係、図1(c)に該EL素子の各混 合比HTM/(HIM + HTM)と発光開始電圧との関係を示します。

【0017】

図1(b),1(c)から、混合層全体に対するホール輸送材料の混合比HTM/(HIM + H TM)が変曲点Bのときに、電流効率が極大、発光開始電圧が極小となり、また、その変曲 点B点の前後のA点(20%)~C点(40%)の範囲、変曲点を示す混合比HTM/(HIM + HTM)±10%の範囲であれば、電流効率向上の効果を効率よく得ることができることも わかりました。また、これらの離散的なデータを結ぶことにより、図1(d)で説明する ように、混合層は、HOMO-LUMOのエネルギーギャップが小さい方の層(ホール輸送層)を 構成する物質(ホール輸送材料)の混合比HTM/(HIM + HTM)を3%にした場合におけるHOM 0-LUMOのエネルギーギャップの変化率を100%とした時に、5~10%の値の変化率と なる混合比の範囲であれば、十分に効果があることが求められました。 【0018】

また、図1(b),1(c)から、この電流効率向上効果と発光開始電圧低減効果は4nmよりも厚い膜厚ではほとんど効果がないが、少なくとも3nmまでは効果があることがわかりました。

50

40

20

(5)

[0019]

同様に、ホール輸送層と発光層との間に混合層を設けた構造を試作し、ホール輸送材料 HTMと発光ホスト材料EMMの混合比EMM/(HTM + EMM)とHOMO-LUMOのエネルギーギャップとの 関係を求めることにより、変曲点B(20%)と前後の点(A点(10%)、C点(30% )を含む。)を複数求め、その後、各膜厚毎に電流効率と混合比EMM/(HTM + EMM)の関係 及び発光開始電圧と混合比EMM/(HTM + EMM)の関係を求めました。図2( a )に、各膜厚ご とに、 ホール 輸 送 材 料 (HTM)と 発 光 ホスト 材 料 EMMの 混 合 層 に お け る 発 光 ホスト 材 料 (EMM) の混合比EMM/(HTM + EMM)とHOMO-LUMOのエネルギーギャップとの関係、同図(b)に各膜 厚毎の混合比EMM/(HTM + EMM)と電流効率の関係、同図(c)に各膜厚毎の混合比EMM/(HT M + EMM)と発光開始電圧の関係を示します。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 

図2(b)より、HOMO-LUMOのエネルギーギャップの変曲点Bの混合比EMM/(HTM + EMM) で混合層を形成すると注入効率の極大値を示し、膜厚が薄いほど電流効率向上効果が大き いという同じ傾向が見られ、A点~C点の範囲の混合比EMM/(HTM + EMM)(10%~30 %)で電流効率に顕著な効果があることがわかりました。図2(c)より、発光開始電圧 低減効果も同様の範囲であることがわかります。また、図2(b),2(c)のように、 離散的なデータを結ぶことにより、混合層は、HOMO-LUMOのエネルギーギャップが小さい 方の層(発光層)を構成する物質(発光ホスト材料)の混合比を3%にした場合における HOMO-LUMOのエネルギーギャップの変化率を100%とした時に、5~10%の値の変化率と なる混合比で効果があることが求められました。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 

また、この電流効率向上効果及び発光開始電圧低減効果は、図2(b),2(c)から わかるように、 3nmではほとんど効果がありませんが、少なくとも2nmまでは効果があるこ とがわかりました。

このように、ホール輸送材料HTMと発光ホスト材料EMMとの間に、 A 点 ~ C 点の範囲( 1 0~30%)の混合比EMM/(HTM + EMM)で構成された膜厚2nm以下の混合層を形成すること により、電流効率の改善効果及び発光開始電圧の低減効果を最も効率よく得られます。 [0023]

同様に、今度は、発光層と発光輸送層との間に混合層を設けた構造を試作し、各膜厚ご 30 とに 、 発 光 材 料 EMMと 電 子 輸 送 材 料 ETMと の 混 合 層 に お け る 電 子 輸 送 材 料 ETMの 混 合 比 ETM / ( EMM + ETM)とHOMO-LUMOのエネルギーギャップの関係を求めることにより、HOMO-LUMOのエ ネルギーギャップの変曲点B(24%)と前後のA点(12%)、C点(36%)を求め、各膜厚 ごとに、発光材料EMMと電子輸送材料ETMの混合層における電子輸送材料ETMの混合比ETM/( EMM + ETM)と電流効率の関係、発光ホスト材料EMMと電子輸送材料ETMの混合層における電 子 輸 送 材 料 E T M の 混 合 比 ETM / ( EMM + ETM ) と 発 光 開 始 電 圧 の 関 係 を 求 め ま し た 。 図 3 ( a)~(c)にそれらを示します。

[0024]

この場合も、HOMO-LUMOのエネルギーギャップの変曲点Bの混合比(24%)で混合層を 形 成 す る と 電 流 効 率 の 極 大 値 と 発 光 開 始 電 圧 の 極 小 値 を 示 す 傾 向 が 見 ら れ 、 そ の 前 後 の A 40 点(12%)~C点(36%)の混合比ETM/(EMM + ETM)では、電流効率向上と発光開始電 圧低減の効果を顕著に得られることがわかりました。

[0025]

また、図3(a)のように離散的なデータを結びグラフにしたことから、混合層は、HO M0-LUM0のエネルギーギャップが小さい方の層(電子輸送層)を構成する物質(電子輸送 材料)の混合比を3%にした場合におけるHOMO-LUMOのエネルギーギャップの変化率を100 %とした時に、5~10%の値の変化率となる混合比で効果があることもわかりました。 [0026]

ま た 、 混 合 層 の 膜 厚 は 4 n m で は ほ と ん ど 電 流 効 率 向 上 と 発 光 開 始 電 圧 低 減 の 効 果 が な いが、3nmであれば効果があることもわかりました。

10

20

[0027]

この実験結果から、発光ホスト材料EMMと電子輸送材料ETMの混合層における電子輸送材料ETMの混合比ETM/(EMM + ETM)を変曲点Bの混合比(24%) ± 1 2%、好ましくは ± 1 0%の範囲にし、膜厚を3 n m以下にすることにより、電流効率の改善効果及び発光 開始電圧の低減効果を最も効率よく得られることがわかりました。 【 0 0 2 8 】

これらの3種類の異なる層の間の混合層に対して行った実験結果から、HOMO-LUMOのエネルギーギャップと混合比の関係を求め、その混合層の陰極側の層の構成材料の混合比を変曲点B±10%の範囲の混合比の混合層、又は、HOMO-LUMOのエネルギーギャップが小さい方の層を構成する物質の混合比を3%にした場合におけるHOMO-LUMOのエネルギーギャップの変化率を100%とした時に、5~10%の値に相当する変化率となる混合比の混合層、好ましくは、その混合層の膜厚を3nm以下、好ましくは、2nm以下にしたものを、EL素子内の隣接するいずれかの有機物層間に形成すれば、電流効率の改善効果及び発光開始電圧の低減効果を最も効率よく得られることがわかりました。

【 0 0 2 9 】

また、本発明者らは、上記実験中0.5 nm~5 nmという有機物の薄膜を混合層とし て成膜しましたが、その成膜状態を観察したところ、凝集が発生しているものがありまし た。しかし、同じ膜厚の有機物層を成膜した場合でも凝集が発生しているものと発生して いないものがありましたので、本発明者らは、この凝集の発生原因として下地となってい る有機物層の表面状態に着目し、図4に示すように、下地膜の凹凸の大きさRmaxと混 合層の膜厚が凝集に影響を与えているのかを確かめるべく、実験を試みました。 【0030】

20

30

10

まず、単層膜と2層膜の凝集性について実験しました。その結果、2層膜の方が凝集性 が小さいことがわかりました。さらに、2層膜の間に薄膜の混合層を設けたところ、2層 膜より凝集性が小さいことがわかりました。なお、この理由は、混合層の方が2層の親和 性が高く、相互作用が強くなるからであろうと考えられます。

【0031】

さらに、よりEL素子構造に近い状態で確認するため、基板を用いて次のように実験を 行いました。

【 0 0 3 2 】

まず、基板にホール注入層を蒸着し、AFM(Atomic Force Microscope,原子間力顕微鏡 )(ユニソク製USM-1200S型)で50µm×100µmの単位画素当り10箇所について、図4に示 す凹凸の最大値(以下Rmaxと記す)を測定しましたところ、0.5nmでした。次に、Rmaxを 観測した位置上に混合層を、膜厚が0.6Rmax、0.8Rmax、1.0Rmax、2.0Rmax、3.0Rmaxとな るように蒸着し、更にホール輸送層を蒸着しました。この3層膜の半分にカバーをして、 アトマイザーで純水を吹付後乾燥したときの状態を500倍の光学干渉顕微鏡で観察しまし た。最も凝集の大きいものは、膜が滴状に固まり基板が見える状態で、このレベルを凝集 発生レベル5とし、アトマイザー処理前の初期の凝集が生じない状態を凝集発生レベル1と して、レベル2~4は数値が大きくなるほど凹凸のピッチが大きくなるような5段階の定性 判定を行いました。その結果を図5に示します。

[0033]

この実験結果から、混合層の膜厚を、混合比によらず、ホール注入層のホール輸送層に 接する面の凹凸最大値Rmaxの1.5倍(1.5Rmax)以上にすれば凝集が発生しなくなることが わかりました。同様に、ホール輸送層の上に混合層、発光層を順に形成した場合の凝集発 生レベルを図6に示し、発光層の上に混合層、電子輸送層を順に形成した場合の凝集発生 レベルを図7に示します。ホール輸送層と発光層の間に混合層がある場合も、発光層と電 子輸送層との間に混合層がある場合も、薄膜の混合層は膜厚1.5Rmax以上で凝集が発生し ないことがわかりました。つまり、混合層の厚みは、混合比に関係なく、また、下地膜と なる層がどの膜であっても、下地膜となる層と混合層のそれぞれの接する面の凹凸のRmax の1.5倍以上にすれば、温度及び長時間駆動によるストレスから生じる凝集の発生を抑

制できますので、長寿命化が可能になることがわかりました。また、有機層界面にキャリ アが滞らなくなりますので、有機層の電気化学的変化(酸化・還元等)に伴う材料の変質を 抑制できますので、長寿命化が可能になることがわかりました。 【0034】

(8)

このように、本発明の一つは、陽極と、陰極と、陽極と陰極との間に挟まれた有機物層 を備えた有機EL表示装置に関するものであり、特に、有機物層は第1~第3の3層を含 み、第2層は第1層の材料と第3層の材料との混合層で構成することにより、第1層と第 3層との間のエネルギー障壁を低くするものです。また、本発明の他の一つは、その混合 層を一定の範囲内の混合比と厚みにすることで、電流効率向上効果と発光開始電圧低減効 果を効率良く得ることができるようにし、長寿命な有機EL表示装置を実現するものです 。さらに、本発明の他の一つは、積層有機膜の下層の表面の凹凸とその上層の膜厚との関

10

です。

【0035】

この発明は、EL素子を搭載した基板の裏面に光を出射するボトムエミッション方式の アクティブマトリクス有機EL表示装置でも、ボトムエミッション方式とは逆方向に光を 出射するトップエミッション方式のアクティブマトリクス有機EL表示装置でも適用可能で すが、以下、ボトムエミッション方式のアクティブマトリクス有機EL表示装置を例にし て、上記発明を適用した具体例を説明します。

係 を 規 定 し 、 凝 集 の 少 な い 均 一 な 膜 を 実 現 し た 有 機 EL 表 示 装 置 を 実 現 し よ う と す る も の

【実施例1】

[0036]

図 1 2 に 有 機 E L 表 示 装 置 の 断 面 図 を 示 し ま す 。

【 0 0 3 7 】

図12に示すとおり、この有機EL表示装置は、互いに対向配置するガラス基板である 基板SUB1及びガラスで形成された封止基板である基板SUB2(CAP)と、それら を対向配置した状態で固定し、それらで囲まれた空間を封止するためのシール剤SLを備 えています。基板SUB1は、その上に形成された下地膜GWと、電極間に電流が流れる ことにより発光するEL素子と、下地膜GWとEL素子との間に形成された個々のEL素 子を駆動する画素回路と、画素回路に印加する電流や電圧を制御する周辺回路を備え、第 2基板SUB2はガラス基板で構成され、第1基板SUB1との対向面に吸湿材DESを 備えています。画素回路は、図示しませんが、電源線と、走査線と、この走査線に交差す るデータ線と、走査線の走査信号によってデータ線(ドレイン線)のデータ信号を取り込 む第1スイッチング素子と、取り込んだデータ信号を保持するコンデンサと、このコンデ ンサに保持された電位を基にして電源線からEL素子に流す電流又は同EL素子に印加す る電圧を制御する第2のスイッチング素子とを含んでいます。

【0038】

EL素子は、図8及び12に示す通り、基板SUB1側の陽極AD(画素電極PX)とSUB2側の陰極CDとの間に有機物層OLが挟まれた構造をしています。陽極ADと画素回路との間には絶縁膜ILI10及びILI2がSiNで形成され、陽極AD(画素電極PX)と画素回路との間は、その絶縁膜中のコンタクトホールを介して接続されています。陽極ADは200nmの厚みのITOで構成され、有機物層OLは陽極AD側から、ホール注入層HIL、混合層M1、ホール輸送層HTL、発光層OEL、電子輸送層ETLの5層で構成され、陰極は100nmの厚みのAIで構成されています。ホール注入層HILは、膜厚が100nmで、N,N'-ビス(N,N'-ジフェニル-4-アミノフェニル)-N,N-ジフェニル-4,4'-ジアミノ-1,1'-ビフ東USM-1200S型)でホール注入層HIL(単層)の50µm×100µmの単位画素当り10箇所の凹凸を測定したところ、表面の凹凸の最大値(Rmax)は0.5nmありました。混合層M1は、膜厚が0.75nmで、ホール注入材料HIMであるN,N'-ビス(N,N'-ジフェニル-4-アミノフェニル)-N,N-ジフェニル-4,4'-ジアミノ-1,1'-ビフェニルとホール輸送材料HTMである4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フ

20

30

ェニル - アミノ] - ビフェニル(以下 - NPDと記す)とが、 70%: 30% で混合された 材料で構成されています。ホール輸送層 H T L は、膜厚が50nmで、 - NPDで構成されて います。発光層 O E L は、膜厚が100nmで、発光ホスト材料 E M M のAlq<sub>3</sub>(トリス(8 -キノリノラト)アルミニウム錯体)と発光ドーパント材料のクマリン誘導体を真空蒸着し た膜で構成されています。電子輸送層 E T L は、膜厚が50nmで、Alq<sub>3</sub>で構成されています 。なお、AIと電子輸送層との間には、Liが島状に存在しています。

【 0 0 3 9 】

このEL素子は次の製造プロセスにより製造します。

[0040]

(1)まず、ガラス基板である第1基板SUB1上に画素回路PICと周辺回路PEC 10 が形成されます。次に、画素回路PIC上にさらにSiNをCVDで形成し、さらに、各 画素毎にコンタクトホールを形成します。

【0041】

(2)次に、その第1基板SUB1をマグネトロンRFスパッタのチャンバに搬送し、
ITOをSiN膜上に膜厚200nmとなるまでスパッタで成膜しました。

【0042】

(3) その後、エッチャーのチャンバに搬送し、各画素 P I X 毎にアノード電極 A D を パターニングしました。

【0043】

(4)次に、酸素プラズマ装置(ニッシン製NP-DS100)で15秒処理して清浄し、蒸着マ 20 スクと共に真空チャンバー内に投入しました。このときの真空度は1×10<sup>-4</sup>~1×10<sup>-5</sup>Paとし、有機物層OL形成から陰極形成まで保ちました。

[0044]

(5)次に、ホール注入材料HIMのN,N'-ビス(N,N'-ジフェニル-4-ア ミノフェニル)-N,N-ジフェニル-4,4'-ジアミノ-1,1'-ビフェニルを真 空加熱蒸着し、100nmのホール注入層HILを成膜しました。

【0045】

(6)次に、ホール注入材料HIMのN,N'-ビス(N,N'-ジフェニル-4-ア ミノフェニル)-N,N-ジフェニル-4,4'-ジアミノ-1,1'-ビフェニルと、 ホール輸送材料HTMの4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニル-アミノ ]-ビフェニル(以下 -NPDと記す)の混合比が7:3となるように、それぞれの蒸着レ ートを0.35×10<sup>-10</sup> m/s と0.15×10<sup>-10</sup> m/sとして真空加熱蒸着で成膜しまし た。

[0046]

(7)次に、ホール輸送材料HTMの - NPDを真空加熱蒸着し、50nmのホール輸送層
HTLを成膜しました。

【0047】

(8)次に、発光ホスト材料 EMMのAlq<sub>3</sub>と発光ドーパント材料のクマリン誘導体をそれぞれ蒸着レートを1×10<sup>-10</sup> m/s と0.1×10<sup>-10</sup> m/sとして真空加熱蒸着し、1 00nmの発光層を成膜しました。

【0048】

(9)次に、電子輸送材料ETMのAlq<sub>3</sub>を真空加熱蒸着し、50nmの電子輸送層ETLを 形成しました。次に、LiFを10nm蒸着しました。このLiFは蒸着時のエネルギーで電子輸送 材料と反応して、島状に一部が残るか、全部反応しきった状態になり、その界面に電子注 入効果が付与されます。

【0049】

(10)その後、AIを100nm蒸着して陰極CDを形成しました。

[0050]

(11)最後に、真空チャンバーから取り出し、乾燥剤DESと共に封止シールして図 12の構造を備えた有機EL表示装置としました。

(9)

50

[0051]

<比較例1>

実施例1と材料・層構成・膜厚が共通で混合層の有無だけ異なるEL素子OLEを用いた 有機EL表示装置を比較例として試作し、電流効率と発光開始電圧を測定しました。 【0052】

<比較例1との対比>

比較表を表 2 に示します。実施例1は比較例1と比較して、500cd/m<sup>2</sup>における電流効率が 10%高く、発光開始電圧が8%低いという結果になりました。このように、図1 (a)の点 A ~ Cの混合比で混合層を成膜することにより、従来よりも電流効率と発光開始電圧を改 善することができました。

【0053】

また、両方の素子を130 30分加熱し、500倍の干渉顕微鏡で表面観察を行うとともに、 電流効率及び発光開始電圧を測定しました。また、さらに、加熱前後で物質的変化が生じ たかどうかを、フォトルミネッセンス(PL)スペクトルで確認しました。表面観察及びP Lスペクトルでも異常がありませんでしたので、この比較例と実施例1の違いは、加熱に よる凝集の発生の有無によるものとみなせます。従って、本実施例では、混合層の下地膜 であるホール注入層の界面にある凹凸のRmaxの1.5倍以上の膜厚で混合層M1を形成した ことにより、凝集抑制効果を得ることができたといえます。なお、下地膜の凹凸はその上 に蒸着で混合層を設けるので、混合層の下面の凹凸にもなりますので、下地膜の凹凸のR maxの1.5倍の厚みとは、混合層の下面の凹凸のRmaxの1.5倍の厚みともいうこと ができるのはいうまでもありません。

【 0 0 5 4 】

表2:実施例1と比較例1との比較表(比較例1の電流効率、発光電圧を100として比較 する。)

	加季	訙 前	加熱後	ź
	電 流 効 率	発 光 電 圧	電 流 効 率 の 発	き 光 電 圧
比較例1	100	100	50	150
実 施 例 1	110	92	110	93

【実施例2】

[0055]

実施例2のEL素子の断面図を図9に示します。

[0056]

EL素子EL以外の有機EL表示装置の他の構成は実施例1と同じです。

[0057]

図8のEL素子ELとの大きな相違点の一つは、ホール注入層HILとホール輸送層H TLとの間に混合層M1を設ける代わりに、発光層OELと電子輸送層ETLとの間に混 |合層M2を設けている点及び発光ホスト材料として4,4^-ビス(ジフェニルビニル) ビフェニルを用い、発光ドーパント材料のクマリン誘導体とともに蒸着レート1×10 <sup>1</sup> <sup>0</sup> m / s と0.1 × 1 0 <sup>-1 0</sup> m / sとして真空加熱蒸着し、100nmの発光層OELを形成し ている点です。つまり、本実施例の有機物層OLは陽極AD側から、ホール注入層HIL 、 ホール 輸 送 層 Η Τ L 、 発 光 層 Ο Ε L 、 混 合 層 Μ 2 、 電 子 輸 送 層 Ε Τ L の 5 層 で 構 成 さ れ ています。ホール注入層HILは、膜厚が100nmで、N,N'‐ビス(N,N'‐ジフ ェニル - 4 - アミノフェニル) - N,N - ジフェニル - 4,4 ' - ジアミノ - 1,1 ' -ビフェニルで構成されています。ホール輸送層 H T L は、膜厚が50nmで、 - NPDで構成 されています。 発 光 層 O E L は、 膜 厚 100 n m で、 発 光 ホ ス ト 材 料 の 4 , 4 ' - ビ ス ( ジ フ ェ ニ ル ビ ニ ル ) ビ フ ェ ニ ル と 発 光 ド ー パ ン ト 材 料 の ク マ リ ン 誘 導 体 を 真 空 加 熱 蒸 着 し た 膜です。なお、AFMで50µm×100µmの単位画素当り10箇所の凹凸を測定したところ、最大 値(Rmax)は0.8nmありました。 混合層 M 2 は、 膜厚1.2 n m で、 図3( a )に示す A 点 ~ C点の間の上記の発光ホスト材料と電子輸送材料Alq<sub>3</sub>の混合比、つまり、混合層又はその 均 ー 溶解液の吸収スペクトルの吸収端から算出したHOMO-LUMOのエネルギーギャップのグ

10

20

30

ラフにおける変曲点Bの混合比(発光ホスト材料が76%、電子輸送材料が24%)で構成されています。電子輸送層ETLは、膜厚が50nmで、Alq<sub>3</sub>で構成されています。陰極CDは、膜厚が100nmで、AIで構成されています。AIと電子輸送層ETLとの間には、Liが島状に存在しています。

【 0 0 5 8 】

実施例1の製造プロセス(6)を省略し、製造プロセス(8)と(9)の間に、上記混合層M2の製造プロセスを追加することで製造しました。

【0059】

<比較例2>

実施例2と材料・層構成・膜厚が共通で混合層M2の有無だけ異なるEL素子OLEを用 10 いた有機EL表示装置を比較例2として試作し、電流効率と発光開始電圧を測定しました。 なお、比較例1とは発光層のホスト材料が異なっています。

[0060]

< 実施例2と比較例2との比較>

実施例2と混合層M2を形成しなかった比較例2を比較したところ、実施例2の方が、 500cd/m<sup>2</sup>における電流効率が8%高く、電圧が5%低い結果となりました。つまり、図3(a )のA点~C点の混合比で混合層を成膜することにより、従来よりも電流効率と発光開始 電圧を改善することができました。

【0061】

また、両方の素子を130 30分加熱した後、加熱前後で物質的変化が生じたかどうかを 20 、表面観察及びフォトルミネッセンス(PL)スペクトルで確認しました。表面観察及びP Lスペクトルでも異常がありませんでしたので、この比較例2と実施例2の加熱前後の違 いは、加熱による凝集の発生の有無によるものとみなせます。従って、本実施例では、混 合層の下地膜であるホール輸送層の界面にある凹凸のRmaxの1.5倍以上の膜厚で混合層M 2を形成したことにより、凝集抑制効果を得ることができたといえます。

【0062】

表3:実施例2と比較例2の比較表(比較例2の電流効率、発光電圧を100として比較する。)

	加 熱 前		加 熱 後	
	電 流 効 率	電圧	電 流 効 率	電圧
比 較 例	100	100	60	140
実 施 例 2	108	95	109	95

【実施例3】

[0063]

実施例3のEL素子の断面図を図10に示します。

[0064]

EL素子OLE以外の有機EL表示装置の他の構成は実施例2と同じです。

[0065]

実施例2のEL素子OLEとの大きな相違点の一つは、発光層OELと電子輸送層ET Lとの間にも混合層M2を設けるだけでなく、ホール注入層HILとホール輸送層HTL 40 との間に混合層M1を設けている点です。実施例2で省略した実施例1の製造プロセス( 6)に相当するプロセスを追加することで製造しました。 【0066】

また、混合層M1の下地膜となるホール注入層(単層)の50µm×100µmの単位画素当 り10箇所の凹凸を測定したところ、最大値(Rmax)は0.5nmあり、混合層M2の下地膜と なる発光層(単層)の50µm×100µmの単位画素当り10箇所の凹凸を測定したところ、最 大値(Rmax)は0.8nmありました。

[0067]

実施例 3 と比較例 2 を比較したところ、実施例 3 の方が500cd/m<sup>2</sup>における電流効率が15 %高く、電圧が10%低い結果になりました。つまり、図 1 ( a )及び 3 (a)の A 点~ C 点の

50

混合比で混合層を成膜することにより、従来よりも電流効率と発光開始電圧を改善するこ とができました。

【 0 0 6 8 】

また、両方の素子を130 30分加熱し、500倍の干渉顕微鏡で表面観察を行うとともに、 電流効率及び発光開始電圧を測定しました。また、さらに、加熱前後で物質的変化が生じ たかどうかを、フォトルミネッセンス(PL)スペクトルで確認しました。表面観察及びP Lスペクトルでも異常がありませんでしたので、この比較例2と実施例3の加熱前後の違 いは、加熱による凝集の発生の有無によるものとみなせます。従って、本実施例では、混 合層M1の下地膜であるホール輸送層HTLの界面にある凹凸のRmaxの1.5倍以上の膜厚 で混合層M1及びM2を形成したことにより、凝集抑制効果を得ることができたといえま す。

【0069】

表4: 実施例3と比較例2の比較表

	加 熱 前		加 熱 後	
	電 流 効 率	電圧	電 流 効 率	電圧
比較例 2	100	100	60	140
実施例3	115	90	115	90

【実施例4】

[0070]

実施例4のEL素子の断面図を図11に示します。

[0071]

EL素子以外の有機EL表示装置の他の構成は実施例3と同じです。

【0072】

実施例3のEL素子との大きな相違点は、ホール注入層HILとホール輸送層HTLとの間の混合層M1、及び発光層OELと電子輸送層ETLとの間に混合層M2を設けただけでなく、発光層OELとホール輸送層HTLとの間にも混合層M3を設けている点です。実施例3の製造プロセスで、発光層OELを形成後、発光ホスト材料の混合比が20%になるように、電子輸送材料と発光ホスト材料の蒸着レートをそれぞれ0.4×10<sup>-10</sup>m/sと0.1×10<sup>-10</sup>m/sとして混合層M3を成膜するプロセスを加えることで製造しました。なお、ホール輸送層HTLをAFMで測定したところ、ホール輸送層のRmaxは0.6 nmあり、混合層M3は、ホール輸送層HTLのRmaxの1.5倍の膜厚である0.9 nmありました。

【0073】

実施例4と比較例2を比較したところ、500cd/m<sup>2</sup>における電流効率が20%高く、電圧が1 5%低いという結果が得られました。つまり、図1(a)~3(a)のA点~C点の混合比 で混合層を成膜することにより、従来よりも電流効率と発光開始電圧が改善させることが できました。

[0074]

また、両方の素子を130 30分加熱し、500倍の干渉顕微鏡で表面観察を行うとともに、 4 電流効率及び発光開始電圧を測定しました。また、さらに、加熱前後で物質的変化が生じ たかどうかを、フォトルミネッセンス(PL)スペクトルで確認しました。表面観察及びP Lスペクトルでも異常がありませんでしたので、この比較例2と実施例4の加熱前後の違 いは、加熱による凝集の発生の有無によるものとみなせます。本実施例では、混合層M1 乃至M3の下地膜の凹凸のRmaxの1.5倍以上の膜厚で各混合層を形成したことにより、凝 集抑制効果を得ることができたといえます。

【0075】

表5:実施例4と比較例の比較表

加熱前 加熱後 電流効率 電圧 電流効率 電圧

比較例2	100	100	60	140
実 施 例 4	120	85	119	85

< 各実施例共通事項 >

実施例1~4で記述した材料以外で、下記の材料の組合せも適用可能です。

[0076]

(1)ホール注入材料HIMとして、銅フタロシアニン(CuPc)などのポルフィリン系、 ポリイミドなどの絶縁体高分子化合物、アルミナ超薄膜などでも同様の効果が得られます

[0077]

10

20

(2)ホール輸送材料HTMとして、4,4'-ビス(ジフェニルアミノ)-ビフェニ ル(TAD)などの芳香族アミン系とその誘導体、4,4',4'、4'、-トリス[N-(3-メチルフェニル)-N-フェニル-アミノ]-トリフェニルアミン(MTDATA)などのスタ ーバースト型芳香族アミン化合物などでも同様の効果が得らます。

【0078】

(3)発光ホスト材料として、トリス(4-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム (以下Almqと記す)などのキノリン系金属錯体、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]-キノリナト)ベリリウム(以下BeBqと記す)などのベンゾキノリン系金属錯体、ビス(2 -メチル-8-キノリノラト)-(4-ヒドロキシ-ビフェニリル)-アルミニウム(BA lq)などの混合配位子錯体などでも同様の効果が得られます。

【0079】

(4)発光ドーパント材料として赤色のキナクリドン、青色の4,4'-ビス(2,2
ジフェニル - ビニル) - ビフェニル(DPVBi)などでも同様の効果が得らます。
【0080】

(5)電子輸送材料ETMとして、Almqなどのキノリン系金属錯体、BeBqなどのベンゾ キノリン系金属錯体、ビス[2-(2-ヒドロキシフェニル) - ベンゾオキサゾラト]亜 鉛(Zn(BOX)<sub>2</sub>)などのオキサゾール系金属錯体、ビス[2-(2-ヒドロキシフェニル ) - ベンゾチアゾラト]亜鉛(Zn(BTZ)<sub>2</sub>)などのチアゾール系金属錯体などでも同様の 効果が得られます。

【0081】

30

(6) 陰極 C D として、AI-Li合金、Li、Mg-Ag合金などでも同様の効果が得られます。
【図面の簡単な説明】

【 0 0 8 2 】

【図1(a)】ホール注入材料(HIM)とホール輸送材料(HTM)の混合層の特性において、混合比とHOMO-LUMOのエネルギーギャップの関係を示すグラフである。

【図1(b)】ホール注入材料(HIM)とホール輸送材料(HTM)の混合層の特性において 、混合比と電流効率の関係を示すグラフである。

【図1(c)】ホール注入材料(HIM)とホール輸送材料(HTM)の混合層の特性において、混合比と発光開始電圧の関係を示すグラフである。

【図1(d)】ホール注入材料(HIM)とホール輸送材料(HTM)の混合層の特性において 40 、HOMO-LUMOのエネルギーギャップの変化率を説明するグラフである。

【図2(a)】ホール輸送材料(HTM)と発光ホスト材料(EMM)の混合層の特性において、混合比とHOMO-LUMOのエネルギーギャップの関係を示すグラフである。

【図2(b)】ホール輸送材料(HTM)と発光ホスト材料(EMM)の混合層の特性において、混合比と電流効率の関係を示すグラフである。

【図2(c)】ホール輸送材料(HTM)と発光ホスト材料(EMM)の混合層の特性において、混合比と発光開始電圧の関係を示すグラフである。

【図3(a)】電子輸送材料(ETM)と発光ホスト材料(EMM)の混合層の特性において、 混合比とHOMO-LUMOのエネルギーギャップの関係を示すグラフである。

【図3(b)】電子輸送材料(ETM)と発光ホスト材料(EMM)の混合層の特性において、 50

混合比と電流効率の関係を示すグラフである。

【図3(c)】電子輸送材料(ETM)と発光ホスト材料(EMM)の混合層の特性において、 混合比と発光開始電圧の関係を示すグラフである。

【図4】混合層に隣接する層の拡大断面図である。

【図5】ホール注入材料(HIM)とホール輸送材料(HTM)の混合層膜厚と凝集レベルの関係を示すグラフである。

【図 6 】ホール輸送材料(HTM)と発光ホスト材料(EMM)の混合層膜厚と凝集レベルの関係を示すグラフである。

【図 7 】 発 光 ホ ス ト 材 料 ( EMM ) と 電 子 輸 送 材 料 ( ETM )の 混 合 層 膜 厚 と 凝 集 レ ベ ル の 関 係 を 示 す グ ラ フ で あ る 。

- 【図8】実施例1のEL素子断面図を示す。
- 【図9】実施例2のEL素子断面図を示す。
- 【図10】実施例3のEL素子断面図を示す
- 【図11】実施例4のEL素子断面図を示す。

【図12】ボトムエミッション方式のアクティブ有機EL表示装置の断面図を示す。

【符号の説明】

[0083]

SUB1…TFT基板、SUB2…封止基板、AD…陽極、HIL…ホール注入層、H TL…ホール輸送層、OLE…発光層、ETL…電子輸送層、CD…陰極、M1、M2、 M3…混合層



【図1(b)】





10



【図2(a)】



【図2(b)】











【図3(b)】

図 3(b) 8 — 0.5nm 6 \_∆\_ 2nm → 3nm 電流効率 (cd/A) <del>Ж</del> 4nm 4 -₩ х,ж **」** 混合層なし 2 0 L 0 20 40 60 80 100 ETM/(EMM+ETM)混合比(%)

【図3(c)】













【図8】





【図9】

図 9





図 11



## 【図10】

図 10



## 【図12】

🗵 12



フロントページの続き

(72)発明者 伊藤 雅人
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立ディスプレイズ内
(72)発明者 西川 昌樹

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立ディスプレイズ内

Fターム(参考) 3K007 AB03 DB03

## patsnap

专利名称(译)	有机EL表示装置		
公开(公告)号	JP2007103762A	公开(公告)日	2007-04-19
申请号	JP2005293346	申请日	2005-10-06
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	日立显示器有限公司		
[标]发明人	松本優子 西澤昌紘 松清秀次 伊藤雅人 西川昌樹		
发明人	松本 優子 西澤 昌紘 松清 秀次 伊藤 雅人 西川 昌樹		
IPC分类号	H01L51/50		
FI分类号	H05B33/14.A H05B33/22.B H05B3	33/22.D	
F-TERM分类号	3K007/AB03 3K007/DB03 3K107// /DD73 3K107/DD76 3K107/FF08 3	AA01 3K107/BB01 3K107/CC04 3K107/FF14 3K107/FF19	4 3K107/CC45 3K107/DD72 3K107
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题:实现电流效率的提高和驱动电压的降低,延长有机EL显 示器件的寿命。相邻层的混合层设置在空穴注入层,空穴传输层,发光 层和电子传输层之间的任何一层,两层或所有层中,以及混合层的空穴 注入层侧的混合层当材料的混合比在预定范围内时(当构成具有较小 HOMO-LUMO能隙的层的物质的混合比为3%时,HOMO-LUMO的混合 比为100%,显示对应于5至10%的值的变化率的混合比。背景技术图1 (a)中

